

Descrizione del prodotto

FINITURA: QUESTO BOARD SARÀ IMMERSIONE OGGETTO SECONDO IPC-6012. LA SPESSORE SARA '.050UM SOPRA 3-6uM NICKEL.

LA FORMAGGIA DEL COPPER RISPETTA MINIMO .025 AVG, .020 MIN .. I FORI NON POSSONO ESSERE INCISCATI

Imballare con film trasparente in bolle trasparente, 25 PCS / bag, mettere l'essiccante in fianco, inserire la carta di indicatore di umidità sul lato superiore

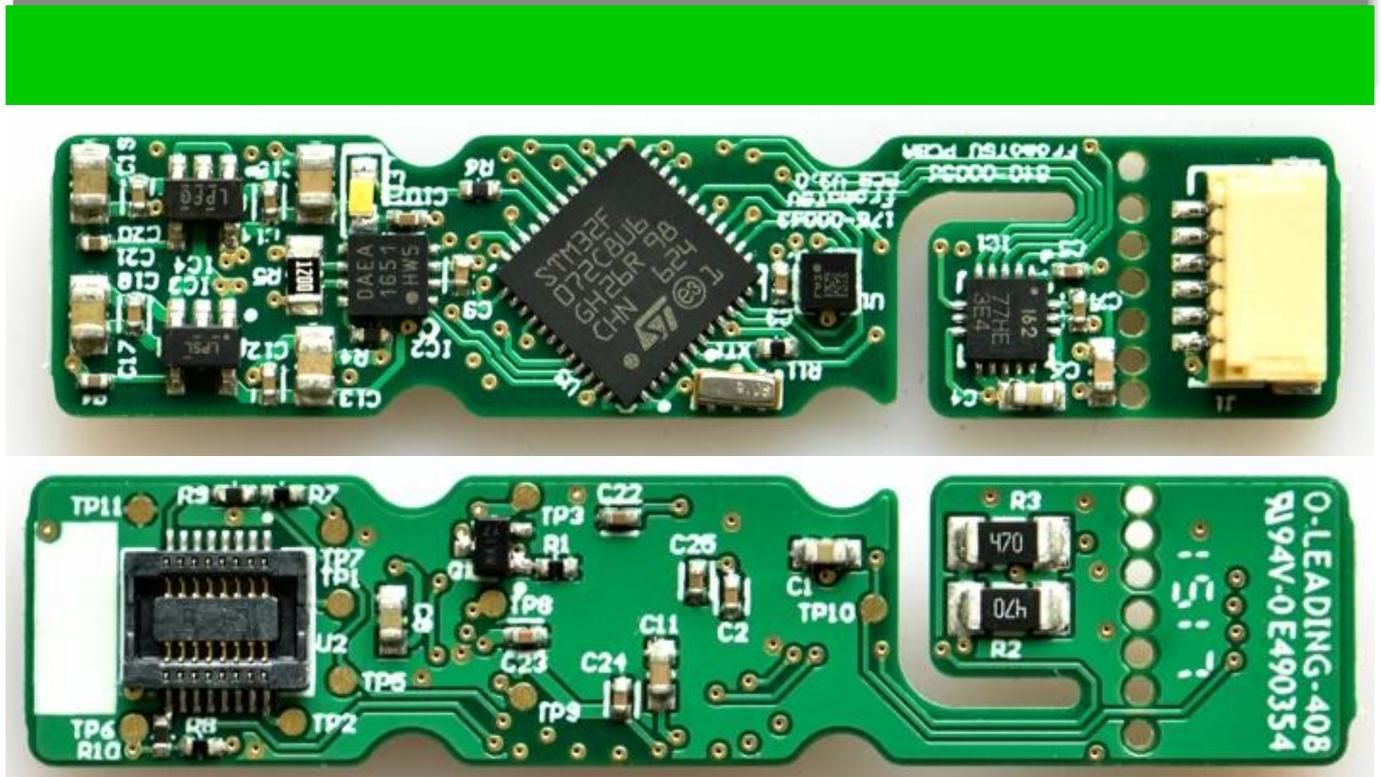
Struttura del livello

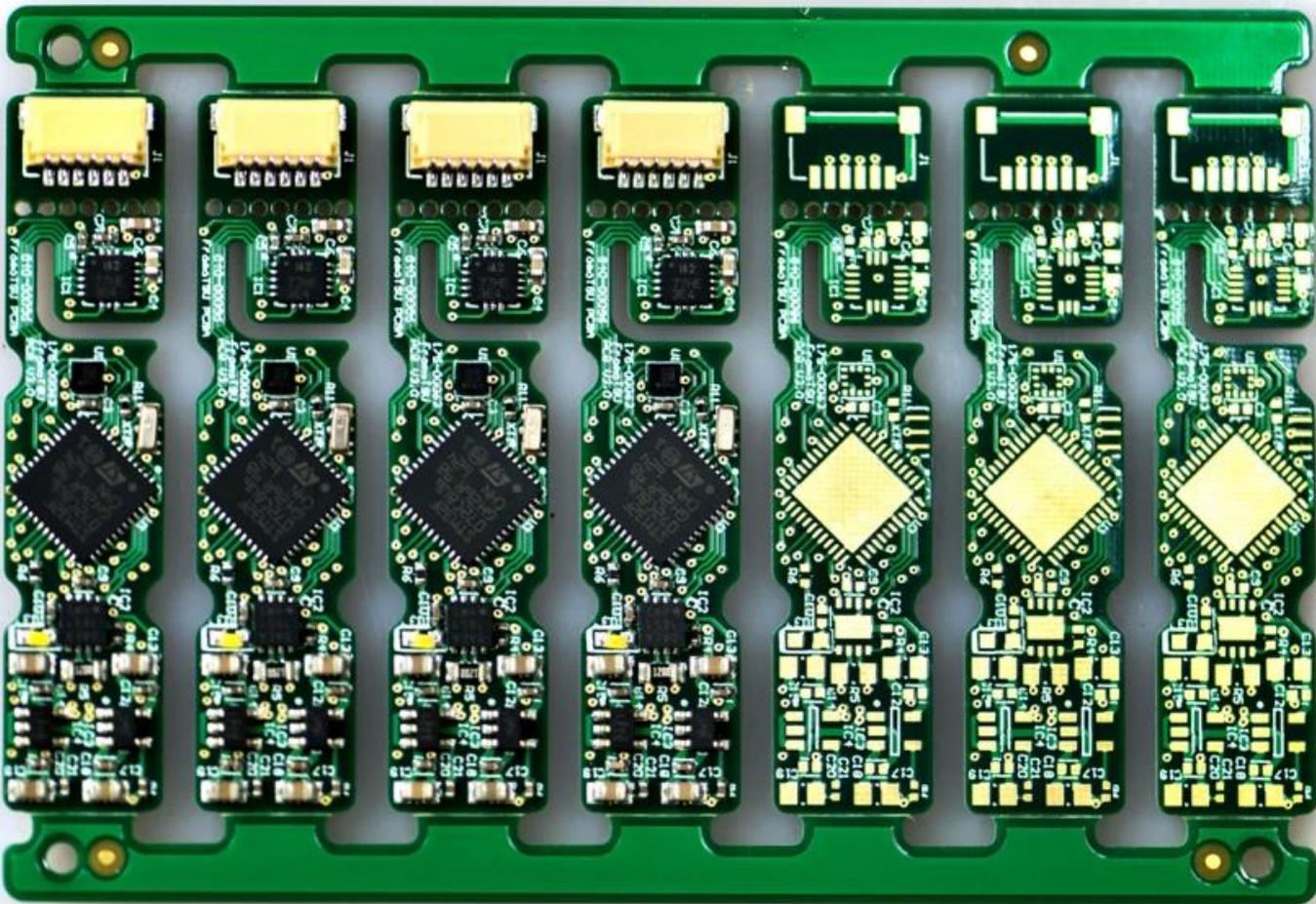
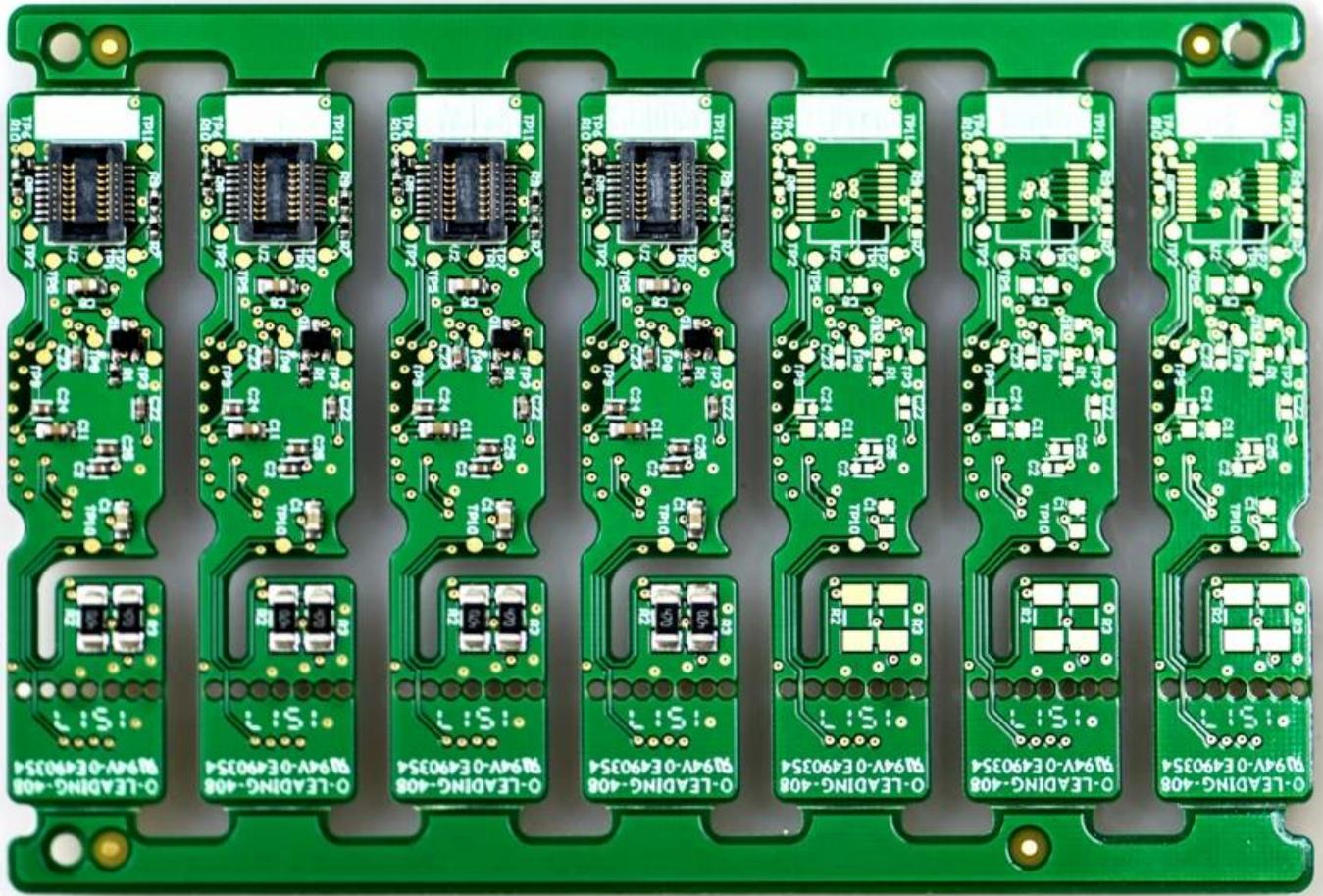
L1 ----- HOZ
- PP 0.234mm -

--
L2 ----- 1OZ
- CORE 0.127mm -

L3 ----- 1OZ
--
- PP 0.234mm -

L4 ----- HOZ





[Porcellana Alta fornitore del PCB di TG, porcellana fornitore del bordo principale del pcb](#)